SUBSTRATE FOR LIQUID RYSTAL DISPLAY PANEL

Patent number:

JP2001083489

Publication date:

2001-03-30

Inventor:

HACHIMAN KAZUO; SAITO NAOYA; KUSHIDA

TAKASHI

Applicant:

TEIJIN LTD

Classification:

- international:

G02F1/1333; C08G64/06; C08J5/18; C08L69/00

- european:

Application number: JP19990260137 19990914 Priority number(s): JP19990260137 19990914

Report a data error here

Abstract of JP2001083489

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a substrate for a liquid crystal display panel having small optical anisotropy and having dimensional stability and heat resistance by using a copolymer polycarbonate resin consisting of two kinds of specified repeating units as the base material. SOLUTION: A copolymer polycarbonate resin consisting of a repeating unit expressed by formula I and a repeating unit expressed by formula II is used as the base material, and the resin contains the repeating unit expressed by formula I by 5 to 70 mol% of the whole repeating units, and has 0.15 to 2.0 dl/g limiting viscosity and <=80× 10-13 cm3/dyne of the modulus of photoelasticity. In the formula I, each of R1 to R8 is independenty selected from a hydrogen atoms, halogen atoms and 1-6C hydrocarbon groups, and X is a 1-15C hydrocarbon group. However, all of R1 to R8 are not always hydrogen atoms and 1-6C hydrocarbon groups, and X is a 1-15C hydrocarbon groups, and X is a 1-15C hydrocarbon groups, and X is a 1-15C hydrocarbon group.

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-83489

(P2001-83489A) (43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI		テーマコート・	(参考)
G02F 1/1333	500	G02F 1/1333	500	2H090	
C08G 64/06		C08G 64/06		4F071	
CO8J 5/18	CFD	C08J 5/18	CFD	4J029	
// CO8L 69:00	•				

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全8頁) (21)出願番号 特願平11-260137 (71)出願人 000003001 帝人株式会社 (22)出願日 平成11年9月14日(1999.9.14) 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号 (72)発明者 八幡 一雄 東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人 株式会社東京研究センター内 (72)発明者 斎藤 直也 山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式 会社岩国研究センター内 (74)代理人 100077263 弁理士 前田 純博

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】液晶表示パネル用基板

(57) 【要約】

【課題】 光学特性に優れ、表示品位に優れた液晶表示パネルを実現する耐熱性にすぐれた液晶表示パネル用基板を提供する。

【解決手段】 例えば、フルオレン-9,9-ジ(3-メチル-4-フェノール) (A) とピスフェノールAをピスフェノール成分とする共重合ボリカーボネート樹脂からなり、かつ該樹脂における (A) の組成が5~70モル%であるボリカーボネート樹脂を基材とした液晶表示パネル用基板。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)

[上記式(1)において、 $R_1 \sim R_1$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素数 $1 \sim 6$ の炭化水素基から選ばれ、Xは炭素数 $1 \sim 1$ 5 の炭化水素基であり、ただし $R_1 \sim R_2$ がすべて水素原子ではない。]で表わされる繰り返し単位と、下記式(2)

【化2】

[上記式 (2) において、 $R_{11} \sim R_{13}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素数 $1 \sim 6$ の炭化水素基から選ばれ、X は炭素数 $1 \sim 15$ の炭化水素基である。]で表わされる繰り返し単位とからなり、上記式(1) で表わされる繰り返し単位が、全繰り返し単位中5 ~ 70 モル%であり、極限粘度が $0.15 \sim 2.0$ d 1/g であり、かつ光弾性係数が 80×10^{-13} c m^2/d y n e 以下である共重合ポリカーボネート樹脂を基材とした液晶表示パネル用基板。

【請求項2】 上記式(1)で示される繰り返し単位が、9,9ーピス(4ーヒドロキシー3メチルフェニル)フルオレンより誘導されたものである液晶表示パネル用基板。

【請求項3】 上記式(2)で示される繰り返し単位が、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンより誘導されたものである請求項1または2記載の液晶表示パネル用基板。

【請求項4】 基材のレターデーション値が20 n m以下であり、遅相軸のパラツキが \pm 10度以下であり、か 40 つヘイズ値が1%以下である請求項1~3のいずれかに記載の液晶表示パネル用基板。

【請求項5】 基材の厚みが50~700 μ mであり、かつ基材の厚みムラが±5%以下である請求項1~4のいずれかに記載の液晶表示パネル用基板。

【請求項6】 基材のガラス転移温度が160℃以上である請求項 $1\sim5$ のいずれかに記載の液晶表示パネル用基板。

【請求項7】 基材の少なくとも片面に透明導電層が配置されている請求項1~6のいずれかに記載の液晶表示 50

10 パネル用基板。

【化1】

【請求項8】 基材の少なくとも片面にガスバリアー層、耐溶剤性層、および透明導電層が配置されている請求項1~7のいずれかに記載の液晶表示パネル用基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示パネル用 基板に関するものであり、さらに詳しくは、ボリカーボ ネート樹脂からなる基材を用いることにより、光学特性 に優れ、表示品位に優れた液晶表示パネルを実現する液 20 晶表示パネル用基板に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年液晶表示素子にはより薄膜化、より 軽量化、より大型化、任意の形状化、曲面表示対応等高 度な要求がある。特にペイジャー(ポケベル)やセルラ ー(携帯電話)、電子手帳、ペン入力機器等の携帯機器 利用の拡大につれて、従来のガラス基板に替わってプラ スチックを基板とする液晶パネルが検討され、一部で実 用化され始めた。

【0003】プラスチック基板はガラス基板と比較して軽量化、薄葉化の要望を満たし、液晶表示パネルの視認性向上の効果を有しているが、光学特性の面においてはガラス基板に劣るといわざるを得ない。ガラスは本質的に光学等方的であるが、プラスチックの場合にはプラスチック基板の成形時に生じる分子配向や残留歪みと樹脂特有の光学弾性係数との相関から、レターデーションが生じるといった問題がある。

【0004】液晶ディスプレイが表示機能は、偏光の光スイッチングによる表示の可視化という原理に従っている。従って基板として用いられるプラスチック基板に複屈折性があると、表示の着色、コントラストの低下等著しいディスプレイの表示品位の低下をもたらす事となる。

【0005】また一方で近年液晶ディスプレイの高精細化が進むにつれ、加工時における耐熱性が要求されるようになってきた。そのためプラスチック基板においても、優れた光学的等方性と高いガラス転移温度(Tg)を有するものが要求されるようになっている。特に耐熱性に関しては、MIM型のアクティブマトリックス液晶の作成やアモルファスシリコンのエキシマーレーザーアニールが180℃以上の温度で行えるようになりつつあ

り、より耐熱性の高い樹脂基板が要求されている。

【0006】上記特性の必要性から、プラスチック基板 のベース樹脂として、ボリカーボネート、非晶性ポリア リレート、ポリエーテルスルホン、非晶性ポレオレフィ ン等の非晶性樹脂が検討されている。中でも、樹脂の着 色が少ない、吸湿性が少ないことなどからポリカーボネ ートが好ましいが、耐熱性にやや劣ることや、光弾性係 数がやや大きい問題がある。

【0007】このポリカーボネートの欠点を改良するた めに、各種の共重合ポリカーボネートが検討されてい る。なかでも、耐熱性を改善するためにフルオレン基を 共重合したポリカーボネートが知られている。 (USP3.5 46.165) また、フルオレン基を共重合したポリカーボ ネートの光学用フィルムへの応用が知られている。(特 許2828569号、特開平7-52270号、特開平8-54615号) し かし、これらに記載されているフルオレン基を共重合し たポリカーボネートは、主に、9、9-ビス(4-ヒド ロキシフェニル) フルオレンである。

【0008】一方、9、9ーピス(4ーヒドロキシー置

換フェニル)フルオレンのポリカーボネートに関して、 耐ストレスクラック性の向上が知られている(特開平8-134198)が、光学特性等についてはまったく考慮されて いない。

[0009]

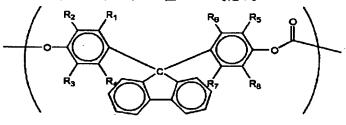
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、光学 特性に優れ、表示品位に優れた液晶表示パネルを実現す る耐熱性にすぐれた液晶表示パネル用基板を提供するこ とである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討を行 った結果、光学的異方性が小さく、寸法安定性ならびに 耐熱性を有する液晶表示パネル用基板を与えるポリカー ボネートからなる基材を見出した。本発明の液晶表示パ ネル用基板はガラス基板を用いた場合と同様の表示品位 を有するのみならず、ガラス基板以上の機械特性を有す るものである。すなわち本発明は、下記式(1)

[0011]

【化3】



30

【0012】[上記式(1) において、R,~R。はそれ ぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素数1~6 の炭化水素基から選ばれ、Xは炭素数1~15の炭化水 素基である。ただしR₁~R₈がすべて水素原子ではな い。]で表わされる繰り返し単位と、下記式(2)

[0013]

【0014】[上記式(2) において、R₁₁~R₁₈はそ れぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素数1~ 6の炭化水素基から選ばれ、Xは炭素数1~15の炭化 水素基である。]で表わされる繰り返し単位とからな り、上記式(1)で表わされる繰り返し単位が、全繰り 返し単位中5~70モル%であり、極限粘度が0.15 ~2. 0d1/gであり、光弾性係数が、80×10 -'' c m'/d y n e 以下である共重合ポリカーポネート 樹脂を基材とした液晶表示パネル用基板である。

【0015】本発明の液晶表示パネル用基板は、上記式

(2) で表わされる合計の繰り返し単位中5~70モル %を占める共重合ボリカーボネート樹脂からなる基材よ り構成される。上記式(1)中、 $R_1 \sim R_2$ はそれぞれ独 立に水素原子、ハロゲン原子及び炭素数1から6の炭化 水素基から選ばれるが、R₁~R₈がすべて水素原子であ る場合を除く。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素 原子、臭素原子等が例示できる。炭素数1~6の炭化水 素基としてはメチル基、エチル基が例示できる。具体的 には、9,9-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェ ニル)フルオレン、9、9-ビス(4-ヒドロキシー 3, 5-ジメチルフェニル) フルオレン、9, 9-ピス (4-ヒドロキシ-3-クロロフェニル) フルオレン等 からなるポリカーボネートが例示され、9,9-ビス (4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) フルオレンか らなるポリカーボネートが好ましい。

(1)

【0016】上記式(2)において、R.,~R.,はそれ ぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子および炭素数1~6 の炭化水素基から選ばれ、Xは炭素数1~15の炭化水 素基である。具体的には、2、2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) プロパン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)シクロヘキサン、1,1-ピス(4-ヒドロ キシフェニル) -3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサ ン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニ (1)で表わされる繰り返し単位が、上記式(1)及び 50 ル)プロパン、2,2ービス(4ーヒドロキシー3,5

ージメチルフェニル)プロパン、2,2ービス(4ーヒドロキシー3ークロロフェニル)プロパン等が例示され、中でも、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン(ビスフェノールA)が好ましい。

【0017】上記式(1)で示される繰り返し単位の割合は、繰り返し単位全体に対し好ましくは $5\sim70$ モル%、より好ましくは $20\sim50$ モル%である。5モル%より少ない場合は耐熱性が不十分となる場合がある。

【0018】上記式(1)で示される繰り返し単位は2 種類以上組み合わせてもよく、上記式(2)で示される 10 繰り返し単位は2種類以上組み合わせてもよい。

【0019】本発明に用いる共重合ポリカーボネート樹脂は、上記共重合ポリカーボネート樹脂を2種類以上混合して用いてもよい。

【0020】本発明の液晶表示パネル用基板の基材として用いる上記共重合ボリカーボネート樹脂の重合度は、ウベローデ型粘度計を用い、塩化メチレン溶媒、20℃で測定し外挿して求めた極限粘度 [n] の値で0.15~2.0 d 1/g であることが好ましい。[n] が0.15 d 1/g より低い場合は、十分な強度を有するフィルムもしくはシート状成型物を得ることができないことがある。また2.0 d 1/g より大きい場合は、成型が困難になる場合がある。かかる極限粘度としてはより好ましくは0.3~1.5 d 1/g である。

【0021】また、共重合ポリカーボネート樹脂を2種類以上混合して用いる場合には、上記極限粘度の範囲を超える共重合ポリカーボネート樹脂を、かかる範囲内の共重合ポリカーボネート樹脂と混合することで、好ましい極限粘度範囲の共重合ポリカーボネート樹脂とすることも可能である。

【0022】上記ポリカーボネート樹脂の重合方法は特に限定するものではないが、通常の界面重合法、溶融重合法等を挙げることができる。

【0023】本発明の共重合ポリカーボネートの光弾性係数は、 80×10^{-13} c m^2 / dyne以下である。 80×10^{-13} c m^2 / dyneを超えると、パネル化工程やパネル化後の応力、例えば、シール剤硬化時の応力や偏光板の反りによる応力等で複屈折性が発現し、表示品位が劣化してしまう。

【0024】本発明の液晶表示パネル用基板を構成する 40基材の厚みは $50\sim700\mu$ mが好ましい。 50μ mより薄い場合は基材の作製プロセスにおいてハンドリングが困難となるといった問題がある。 700μ mより厚い場合は、軽量であるという樹脂基材の特徴が失われるのみならず、視差が大きくなることによる表示品位の低下が生じ好ましくない。基材の厚みはより好ましくは $70\sim500\mu$ mである。

【0025】また厚みムラは、液晶セルのセルギャップ のムラに直接影響するため±5%以下であることが好ま しい。さらにはレターデイションは遅相軸と進相軸の屈 50

折率差 Δ nと基材の厚さdの積 Δ n・dで表わされるため、厚みムラの少ない基材はレターデイションのパラツキも小さくなる。従って厚みムラはより好ましくは±2.5%以下である。

【0026】上記基材は優れた耐熱性を有し、ガラス転移温度は160℃以上が望ましい。160℃未満の場合、配向膜形成プロセスや電極形成プロセスにおいて、・制限が生じる可能性がある。更にはMIM素子形成に耐えるため、ガラス転移温度は180℃以上であることが好ましい。

【0027】基材のレターデイション値は好適には20 nm以下である。20 nmより大きい場合は表示の着色、反転等が生じ表示品位の低下が起きる。レターデイションの値はより好ましくは10 nm以下、更に好ましくは5 nm以下である。

【0028】またSTN等の大型パネルでドットマトリックス駆動を行う場合には、分子配向軸の方向を示す最大屈折率方向つまり遅相軸のパラツキが少ないことが望まれる。通常±15度以下が好ましく用いられるが、精細な表示を行う場合には、±10度以下が好ましく用いられる。STN大型パネルでマルチカラー等の表示を色再現良く実現するためには、レターデイション値で10nm以下、遅相軸の角度バラツキが±7.5度以下である事が特に好ましい。

【0029】さらに基材のヘイズの値は1%以下が好ましい。ヘイズが大きい場合には表示品位の低下を招く場合が多い。したがってヘイズの値はより好ましくは0.5%以下である。

【0030】上記基材の製造方法については特に限定す30 るものではないが、上記ポリカーボネート樹脂を通常の押し出し成形法、溶液キャスト法等により得る方法を例示することができる。溶液キャスト法のほうがレターデイションの低減といった点では有利であるが、分子配向を低減させる十分な方策を取りうる場合は、生産性の点で押し出し成形法の方が好ましい。

【0031】本発明における共重合ポリカーボネート樹脂は、通常のビスフェノールAのみからなるポリカーボネートと比較して、塩化メチレン等の溶媒に高濃度で溶解可能であり、その溶液安定性も優れている。そのため、溶液キャスト法にて基材を得る場合、特に厚みが厚

め、溶液キャスト法にて基材を得る場合、特に厚みが厚いものを得る場合、通常のピスフェノールAのみからなるポリカーボネート対比、生産性に優れている。

【0032】本発明の液晶表示パネル用基板は液晶表示素子の長期信頼性を確保するために、上記共重合ポリカーボネート樹脂からなる基材の少なくとも片面に、酸素と水分の侵入を防御するガスパリア層、ハードコート等の架橋構造を有する耐溶剤層、または透明導電層を積層したもの等を設けることができる。

【0033】例えば湿式のコーティング法でガスバリア 園を形成する場合には、パリア材料としてはボリビニル

R

7

アルコール、ポリビニルアルコールーエチレン共重合体 等のポリビニルアルコール系重合体、ポリアクリロニト リル、ポリアクリロニトリルースチレン共重合体等のポ リアクリロニトリル系重合体、あるいはポリビニリデン クロリド等の公知のコーティング材料を用いる事ができ る。

【0034】コーティング法に関しても特に制限はないが、リバースロールコーティング法、グラビアロールコーティング法あるいはダイコーティング法等の公知の方法を用いる事ができる。また、基板あるいは基材表面と 10の接着性、濡れ性等が不良の場合には、適宜プライマー処理等の易接着処理を行う事もできる。

【0035】しかし、本発明に用いる共重合ボリカーボネートは、塗工溶媒に対して、ダメージを受けやすい場合もあり、塗工溶媒の選択や塗工条件を選択する必要がある。塗工溶媒としては、水や、イソプロパノール等のアルコール系、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒が好ましい。

【0036】またスパッタリングあるいは真空蒸着等のドライプロセスでガスバリア層を形成する場合には、公知のバリア材であるSi、Al、Ti、MgおよびZr等から選ばれた少なくとも1種の金属あるいは2種以上の金属混合物の酸化物、窒化物あるいは酸窒化物の薄膜を、公知の方法で形成する事ができる。ガスバリア層としては、Si酸化物、Al酸化物の薄膜を用いるのが好ましい。

【0037】これらのガスパリア層の膜厚は、目的とする性能が発現できる厚さに設定すれば良い。なおドライ/湿式、ドライ/ドライおよび湿式/湿式等の2種以上の層を適宜組み合わせて積層しても良い。

【0038】また上記基材に耐溶剤性を付与する耐溶剤 30性層は、公知の材料例えばシリコン樹脂系の架橋構造を有する樹脂構成体、アクリル系樹脂の架橋構造体、ウレタン系樹脂の架橋構造体、エボキシ系樹脂の架橋構造体等を公知の塗工法および硬化法を用いる事により形成することができる。耐溶剤性層が、本発明における共重合ポリカーボネートからなる基材に直接接して設けられる場合、接着性の観点では、アクリル系樹脂の架橋構造体またはウレタン系樹脂の架橋構造体が好ましい場合が多い。ここで耐溶剤性は液晶パネル組み立て時の溶剤や化学薬品に対する耐久性を付与する事が目的であり、耐ア 40ルカリ性、耐酸性およびNーメチルピロリドン等の有機溶剤に対する安定性を十分に確保できる材料と硬化条件を選定する事が好ましい。

【0039】ガスバリア層および耐溶剤層を相互に積層させる場合には、各層間の接着性を向上させる目的で適宜プライマー層を設ける事ができる。ブライマー層としてはシランカップリング剤等を含むシリコン系材料、アクリル系材料、アクリルーウレタン系材料あるいはアルコキシチタン等を含む材料を、グラビアあるいはマイクログラビアコーティング等の方法で塗工、乾燥を行い適50

宜設けることができる。

【0040】ところで、上記基材を液晶表示パネル用基板として用いるためには、基材に直接または例えば上記ガスパリア層あるいは耐溶剤層などの加工が施された少なくとも片面に透明導電膜からなる層を形成させてもよい。透明導電膜としては、透明性、導電性および信頼性等の点でガラス基板でも使用されている公知の電極材料を用いることができる。かかる電極材料としては例えばインジウムースズ酸化物、フッ素ドーブスズ酸化物、カドミウムースズ酸化物、パナジウム酸化物、アルミニウムー亜鉛酸化物系材料等をあげることができる。好ましくはインジウムースズ酸化物である。また必要に応じて添加物を添加する事も可能である。例えばインジウムースズ酸化物に対して酸化亜鉛を添加する場合、インジウム酸化物に対して酸化亜鉛を添加する場合等を例示する事ができる。

【0041】インジウムースズ酸化物の透明導電膜はスパッタリング法、真空蒸着法およびイオンプレーティング法等公知の方法で形成する事ができる。またインジウムースズ酸化物層と下地になる材料との接着性を向上させる目的で、上記プライマー層を適宜選択して下塗りする事も可能である。

【0042】本発明の液晶表示パネル用基板の厚みは $50\sim700\mu$ mが好ましい。 50μ mより薄い場合は基板の作製プロセスにおいてハンドリングが困難となるといった問題がある。 700μ mより厚い場合は、軽量であるという樹脂基材の特徴が失われるのみならず、視差が大きくなることによる表示品位の低下が生じ好ましくない。基板の厚みはより好ましくは $70\sim500\mu$ mである。

[0043]

【発明の効果】本発明の液晶表示パネル用基板は、耐熱性が高くかつ十分な光学特性と機械特性を有する。従って樹脂基板の特徴を生かしつつ液晶ディスプレイの高精細化の要求に対応可能であり、ガラス基板代替として有用である。

【0044】本発明の液晶表示パネル用基板は、液晶表示装置はもちろんの事、その他の感光体用光電極、面発熱体、有機EL用電極等ディスプレイ用途の電極材料として利用できる。またELディスプレイ、エレクトロクロミックディスプレイ、電気泳動ディスプレイ等透明導電性基板を必要とするすべてのディスプレイ基板に用いる事ができる。

[0045]

【実施例】以下実施例を挙げて本発明を詳しく説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。ボリカーボネート樹脂の極限粘度 [n]は、ウベローデ型粘度計を用い、塩化メチレン溶媒、20℃で測定し外挿して求めた。なお以下の各実施例、比較例の各種評価は、下記の要領で行った。

【0.046】 <光弹性係数>理研計器(株) 製光弹性測 定装置PA-150により測定した。

【0047】 <耐有機溶剤性>液晶配向膜前駆体の溶剤 として代表的なN-メチルピロリドン(NMP)を耐溶 剤層の形成されたサンプル面に数滴滴下し、85℃で5 分間放置後、その表面の白濁、膨潤、溶解等の変化を目 視にて観察する事によって行い、変化が観測されない場 合に耐有機溶剤性を有すると評価した。

【0048】〈耐アルカリ性〉パターニング後のレジス トを溶解する際に用いられる3.5wt%水酸化ナトリ ウム水溶液にサンプルを30℃で10分浸漬し、その後 流水にて十分洗浄を行った後に乾燥させ、その表面の外 観を目視にて観察した。その際、変化が見られない場合 に耐アルカリ水溶液性を有すると判断した。

【0049】<耐酸性>透明導電層をパターニングする 際に用いるエッチング液 (35wt%塩化第二鉄水溶 液、35wt%塩酸、水を1:1:10の割合で混合し たもの)に30℃で10分間浸漬し、その後流水にて十 分洗浄を行った後に乾燥させ、その表面の外観を目視に て観察した。その際、変化が見られない場合に耐酸性を 20 有すると判断した。そして以上の耐有機溶剤性、耐アル カリ性、耐酸性のすべてを有した場合に耐溶剤性を有す るとした。

【0050】〈ガスバリア性〉酸素透過度と水蒸気透過 度を測定する事によって行った。酸素透過度はMOCO N社製オキシトラン2/20MLを用い、30℃、50 %RHの低湿度環境下と30℃、90%RHの高湿度環 境下で測定した。また水蒸気透過度はMOCON社製パ ーマトランW1Aを用い、透明導電層を設ける面と反対 面を加湿側に向けて配置し、40℃、90%RHの加湿 30 下で測定した。

【0051】〈レターデイション〉日本分光(株)製 M-150型エリプソメータを用いて590nmで測定 した。

【0052】 [実施例1] 水酸化ナトリウム水溶液に、 フルオレン-9,9-ジ(3-メチル-4-フェノー ル) 37. 8 g及びピスフェノールA53. 2 gを仕込 み、少量のハイドロサルファイトを加え、続いて塩化メ チレンを加えて、20℃でホスゲンを約60分かけて吹 き込んだ後、さらに、p-tert-ブチルフェノール 40 を加えて乳化後、トリエチルアミンを加えて30℃で約 3時間攪拌させて作成した。得られた共重合ポリカーボ ネートの極限粘度 $[\eta]$ は、0.70dl/gであった。

【0053】この樹脂を塩化メチレンに溶解して21重 量%の溶液を作成した。作成した溶液をダイコーティン グ法によりポリエステルフィルム上に流延した後、乾燥 を行った。得られた基材の物性を表1にまとめる。

【0054】この基材に耐溶剤性層を両面に形成した。 耐溶剤性層を形成するための塗液としてはジメチロール

トキシー2-プロパノール50重量部、開始剤として1 -ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンを3.5重 **凰部を混合したものを用いた。**

【0055】この塗液をパーコーターを用いてコーティ ングし、60℃で1分間加熱して塗膜中の残留溶媒を揮 発除去した後、160W/cmの高圧水銀灯を用いて、 積算光量700mJ/cm²の条件で紫外線を照射して塗 膜の硬化を行い、厚さ4.5 µmの耐溶剤性層を形成し た。

【0056】更に上記の両面に耐溶剤性層を形成した積 層基板の片面にガスパリア層としてSiOx層をスパッタリ ングにより形成した。連続スパッタ装置に基板をセット し1.3mPaまで排気した後、 $Ar/O_i = 70/30$ の混合ガスを導入して雰囲気圧力を0.22Paにし た。スパッタリングターゲットとしてシリコンを用い て、投入電力密度1W/cm²、基板温度は室温でDC スパッタリングを行ない、膜厚が30nmのSiOx層を形 成した。

【0057】更に上記ガスバリア層と逆面に透明導電薄 膜であるインジウムースズ酸化物薄膜層をスパッタリン グにより形成した。そのためのスパッタリングターゲッ トとしてはインジウムースズ酸化物ターゲット(モル比 はインジウム/スズ=90/10、充填密度は95%) を用いた。連続スパッタ装置にフィルムをセットし、 1.3mPaの圧力まで排気した後、Ar/O₁=98. 5/1.5の混合ガスを導入して雰囲気圧力を0.27P aにした。そして基板温度を60℃に設定し、投入電力 密度1W/cm2でDCスパッタリングを行った。その 結果得られた透明導電膜は、膜厚が30nmであり、表 面抵抗が250Ω/sq.であった。

【0058】この液晶表示パネル用基板のガスパリア 性、水蒸気バリア性、耐溶剤性試験の結果を表2にまと

【0059】また140℃で2時間の熱処理を行ったが、カ ール変化(反りの変化)および外観変化は生じなかっ

【0060】次に液晶表示用パネル基板から7cm角の 試料を2枚切り出した。そして2枚の試料それぞれに、 配向剤として低温硬化型ポリイミドである日立化成製 S TX-24をN-メチルピロリドンの希釈溶解して、スピンコ ートした。続いてこれを140℃で2時間硬化させ、ラビ ングマシンにてボリエステル系のラビングロールで15回 ラビングした。その後スペーサーとして積水ファインケ ミカル製 ミクロパールを散布した。然る後封止剤とし てチバガイギー製 アラルダイトをスクリーン印刷し た。

【0061】以上の加工を行った2枚の試料を、170 ℃で2時間圧力をかけながら貼り合わせて硬化させ液晶 セルを作成した。この液晶セルのセルギャップは、キャ トリシクロデカンジアクリレートを50重量部、1-メ 50 パシタンス容量法で測定したところ6μmであった。



【0062】この液晶セルの開口部より、液晶材料とし て旭電化製 キラコール6228を液晶注入装置を用い て注入した。注入後、液晶材料の液晶相転移温度まで加 熱し、その後室温まで徐冷して配向を完了した。配向は 基板を180度配向で貼り合わせた事で180度のSTN 配向をしている事を確認した。

【0063】この結果得られたセルは、色調が均一であ るとともに、1.8Vの印加電圧でON応答は60mse c以下、OFF応答は25msec以下であるSTN液 晶セルの応答を示す事を確認した。

【0064】 [実施例2] 実施例1において、ピスフェ ノールAの仕込み量を22.8gに変えた以外は、同様 に行った。得られた共重合ポリカーボネートの極限粘度 $[\eta]$ は、0.52d1/gであった。

【0065】この樹脂を塩化メチレンに溶解して25重 量%の溶液を作成した。作成した溶液をダイコーティン グ法によりボリエステルフィルム上に流延した後、乾燥 を行った。得られ基材の物性を表1にまとめる。

【0066】液晶表示用パネル基板の作成法は実施例1 と同様に行った。このパネルのガスバリア、水蒸気バリ 20 を行った。得られ基材の物性を表1にまとめる。 ア、耐溶剤性試験の結果を表2に示す。この結果得られ たセルは、色調が均一であるとともに、1.8Vの印加電 圧でON応答は60msec以下、OFF応答は25m s e c 以下であるSTN液晶セルの応答を示す事を確認

【0067】 [実施例3] 実施例1において、ピスフェ ノールAの仕込み量を205.2gに変えた以外は、同 様に行った。得られた共重合ポリカーボネートの極限粘 度 $[\eta]$ は、1.1dl/gであった。

【0068】この樹脂を塩化メチレンに溶解して16重 量%の溶液を作成した。作成した溶液をダイコーティン グ法によりポリエステルフィルム上に流延した後、乾燥 を行った。得られ基材の物性を表1にまとめる。

【0069】液晶表示用パネル基板の作成法は実施例1 と同様に行った。このパネルのガスパリア、水蒸気パリ ア、耐溶剤性試験の結果を表2に示す。

【0070】この結果得られたセルは、色調が均一であ るとともに、1.8Vの印加電圧でON応答は60mse c以下、OFF応答は25msec以下であるSTN液 晶セルの応答を示す事を確認した。

【0071】 [実施例4] 実施例1において、ピスフェ ノールAの替わりに、1,1-ピス(4-ヒドロキシフ エニル)シクロヘキサンを、仕込み量を62.5gに変 えた以外は、同様に行った。得られた共重合ポリカーボ ネートの極限粘度 $[\eta]$ は、0.50d1/gであった。 【0072】この樹脂を塩化メチレンに溶解して15重 量%の溶液を作成した。作成した溶液をダイコーティン

【0073】液晶表示用パネル基板の作成法は実施例1 と同様に行った。このパネルのガスバリア、水蒸気バリ ア、耐溶剤性試験の結果を表2に示す。

グ法によりポリエステルフィルム上に流延した後、乾燥

【0074】この結果得られたセルは、色調が均一であ るとともに、1.8Vの印加電圧でON応答は60mse c以下、OFF応答は25msec以下であるSTN液 晶セルの応答を示す事を確認した。

[0075]

【表1】

	厚み	ガラス転移温度	光彈性係数	レターデイション	ヘイズ
ļ	(mm)	(℃)	(×10 ¹³ cm²/dyne)	(n m)	(%)
実施例1	0. 1	195	58	4	0.3
実施例2	0. 1	210	48	3	0.3
実施例3	0. 1	168	70	5	0.3
実施例4	0. 1	. 203	50	8	0.3
比較例	0. 1	155	8 5	10	0.3

[0076]

【表2】

	酸素バリア	水蒸気バリア	耐溶剤性	
	(cc/m² day)	(g/m² day)		
実施例1	< 0.1	< 0.1	0	
実施例 2	< 0.1	< 0.1	0	
実施例3	< 0.1	< 0.1	0	
実施例4	< 0.1	< 0.1	0	

【0077】 [比較例] ビスフェノール成分がビスフェ 40 ノールAのみからなるポリカーボネート樹脂([η]= 0. 75) を、塩化メチレンに溶解して濃度20重量% の溶液を作成した。作成した溶液を温度20℃、湿度6 0%RHの環境下でダイを使用した流延法により、研磨 ステンレスベルト上にキャストした後、乾燥を行った。 この基材の物性値を上記表1に示す。

フロントページの続き

(72)発明者 串田 尚

東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人

株式会社東京研究センター内

Fターム(参考) 2H090 JA07 JA09 JB03 JB13 JD11

JD17 LA01

4F071 AA50 AA50X AA81 AA86

AF12 AF45 AH16 BA02 BB02

BC01

4J029 AA10 AB07 AC02 AD01 AD07

AE04 BB12A BB12B BB13A

BB13B BD08 BD09A BD09C

BG08X HC01 KB02